

杭州士兰微电子股份有限公司  
2019 年第三次临时股东大会  
会议资料



## 会议资料目录

议案之一：关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案 ..... 3

## 议案之一：关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案

### 一、担保情况概述

（一）厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）为公司的参股公司，公司持有士兰集科 15%的股权。现士兰集科因业务发展需要，拟向国家开发银行厦门市分行（以下简称“国开行厦门分行”）申请中长期贷款 25 亿元人民币（或等值外币）以及中长期贷款项下进口信用证授信 25 亿元人民币（或等值外币）。该笔授信贷款由公司按照所持有的士兰集科 15%的股权比例所对应的担保范围提供第三方连带责任保证担保以及流动性支持担保，即公司为士兰集科向国开行厦门分行申请的中长期贷款提供不超过 3.75 亿元的担保额度。士兰集科的其他股东相关方按出资比例同时提供第三方连带责任保证担保及流动性支持担保。

在上述中长期贷款落实之前，士兰集科拟向国开行厦门分行申请不超过 8.33 亿元人民币（或等值外币）且不超过 12 个月的建设项目短期贷款（以下简称“该短期贷款”）作为过渡期间的资金使用。公司拟按照所持有的士兰集科 15%的股权比例对该短期贷款提供第三方连带责任保证担保及流动性支持担保，即公司针对该短期贷款提供不超过 1.25 亿元的担保额度。

（二）本公司董事陈向东先生、范伟宏先生和王汇联先生在士兰集科担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成上市公司的关联担保。

（三）士兰集科系公司与厦门半导体投资集团有限公司根据《关于 12 吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司。本次担保有利于士兰集科获得国家开发银行中长期贷款额度，为 12 吋集成电路芯片生产线的建设提供资金保障，对公司未来的经营发展具有长期促进作用。

### 二、被担保人基本情况及关联关系介绍

- 1、名称：厦门士兰集科微电子有限公司
- 2、类型：法人商事主体（其他有限责任公司）
- 3、住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号 4 楼 03 单元 F0060

4、法定代表人：王汇联

5、注册资本：贰拾亿元整

6、成立日期：2018 年 2 月 1 日

7、营业期限：2018 年 2 月 1 日至 2068 年 1 月 31 日

8、经营范围：集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）。

9、股东情况：

序号	股东	认缴注册资本 (万元)	出资形式	持股比例 (%)
1	厦门半导体投资集团有限公司	170,000	货币	85
2	杭州士兰微电子股份有限公司	30,000	货币	15
合计		200,000	—	100

以上所有股东的出资均已全部实缴到位。

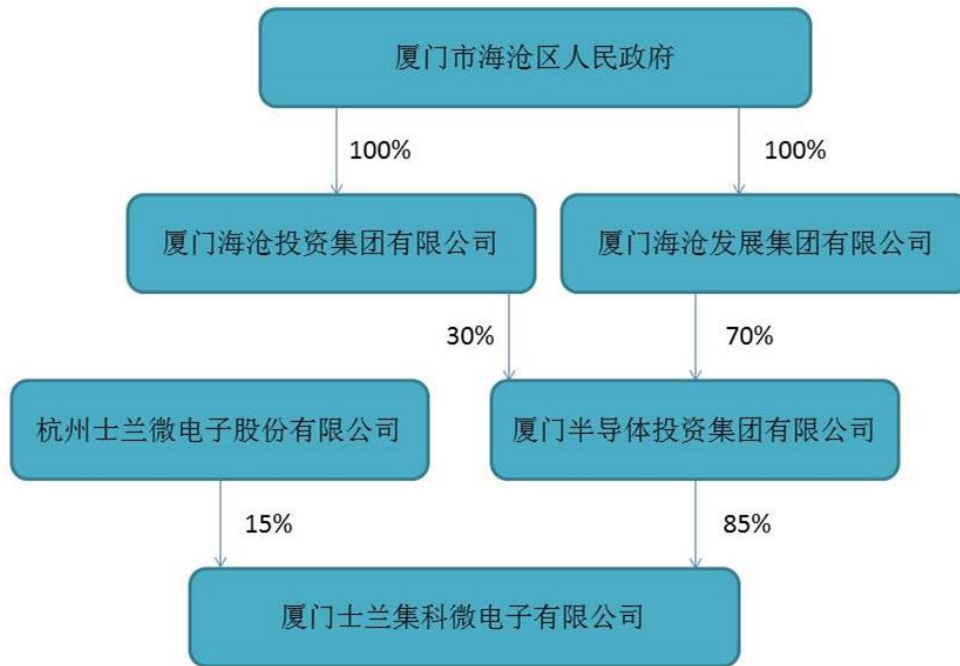
10、财务情况：截止 2018 年 12 月 31 日，士兰集科经审计的总资产为 80,014 万元，负债为 243 万元，净资产为 79,771 万元。2018 年净利润为-229 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，士兰集科未经审计的总资产为 202,776 万元，负债为 4,392 万元，净资产为 198,384 万元。2019 年前三季度净利润为-1,387 万元。士兰集科目前尚处于建设期，尚无主营业务收入。

11、被担保人与上市公司的关联关系：

(1) 本公司董事陈向东先生、范伟宏先生和王汇联先生在士兰集科担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成上市公司的关联担保。

(2) 士兰集科与其控股股东厦门半导体投资集团有限公司之股权关系如下：



### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订具体的担保协议。董事会提请股东大会在本事项审议通过的前提下，授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。

### 四、公司担保情况

截止 2019 年 12 月 3 日，公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 16.94 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 49.43%。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。

本议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日